



MC9S08SH32CTJ

Număr parc	MC9S08SH32CTJ	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors)	Starea stocului	5435 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 32KB FLASH 20TSSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de MC9S08SH32CTJ

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2.7V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	20-TSSOP
Viteză	40MHz	Serie	S08
Dimensiunea RAM	1K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	32KB (32K x 8)	Periferice	LVD, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Pachet	Bulk
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	17	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 12x10b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	S08
Conectivitate	I ² C, LINbus, SCI, SPI	Numărul produsului de bază	MC9S08

Vești înrudite



Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC-uri geniatech

2023/07/18

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/16

2023/03/15

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/09/13

2023/07/20